# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

	•			
			•	
	·			
		•		
		·		

2004年 4月19日 11時52分 Searching PA

IPPS松本

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-239969

(43)Date of publication of application: 25.09.1989

(51)Int.CL

H01L 27/15 B41J 3/21 H01L 31/12 H01L 33/00

(21)Application number: 63-067546

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing:

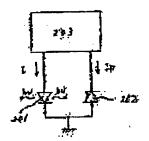
22.03,1988

(72)Inventor: OSHIMA HIROYUKI

## (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the same brightness even with an irregularity in a light-emitting element by a method wherein the light-emitting element composed of a compound semiconductor layer and a photodetector composed of a compound semiconductor layer and positioned so as to detect a beam from the lightemitting element are installed on an Si substrate and, in addition, a drive circuit used to make an optical output of the light-emitting element constant by using an output signal of the photodetector is installed. CONSTITUTION: A light-emitting element 201 such as an LED or the like and a photodetector 202 such as a photodiode or the like are formed on a compound semiconductor layer which has been epitaxially grown on an SI substrate. During this process, a position of the element 202 is limited in an area where a beam of light from the element 201 can be detected. In addition, a drive circuit 203 composed of a MOSFET or the like is installed to be adjacent to these elements; a beam of



light emitted from the light-emitting element 201 by a drive current I from the drive circuit is detected by using the photodetector 202; a photoelectric current Ip corresponding to the light intensity is applied to the circuit 203; the I is controlled in such a way that the ip becomes constant the optical output is kept always stable. By this setup, even when temperature is changed, the current Ip is made constant and a device is made long-lived as a whole.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

2004年 4月19日 11時53分 Searching FAU IPPS松本

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

IPPS松本

(B)日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ●公開特許公報(A) 平1-239969

動Int Cl. (1989) 9月25日
 サウス 中成 1年(1989) 9月25日
 サフィス3ー6F
 日 41 J 3/21
 日 01 L 31/12
 日 01 L 31/12
 日 01 L 33/00
 日 01 L 33/00
 日 01 L 31/12
 日 01 L 31/12</li

**幻**発明の名称 半導体装置

①特 顧 昭63-67548 ②出 顧 昭63(1988) 3月22日

Ø正 題 5835(1938) 3722 1 Ø房 明 者 大 島 弘 之 長野県東助市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

かれ 顧 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代理人 并理士 最上 扬 外1名

**10** 

1. 強明の名称 単導体袋室

#### 2. 特許請求の電器

シリコン基板上に設けられた化合物半減体度から成る発光素子と、放発光素子から発せられる光を受光しつる位置に配置された数シリコン基板内の受免保平と、放空光素子からの出力は今によりの記を光素子の光出力を一定に似まする過能を有する数シリコン基板内の駆動回路を共作したことを特性とする単導体機像。

#### 3.発明の評価な説明

#### 【建粛上の利用分野】

本発明は単級体装置に関する。特に、発光ダイ オード(しをD) アレイとして耐適なシリコン器 核上の光電子気候回路に関する。

(従来の技術)

免党ダイオード(LED)は小型・軽量な免免 源として値々の分針に区用されてきている。 特に LEDを一次元に複数個定列したLEDアレイ は、高油・高齢低低のページブリンタ用光線とし てその発度が動作されている。

世界のLEDは、ガリウム・ヒ素(GBAS) を板上にアルミニウム・ガリウム・ヒ素(AB GBAS)を中GBAS別などの単純品種類をエ ピクキシャル成長させ、これらにより形成された PR様合に低万両電気を筑して発光を得ていた。 このLEDを複数個配列すればしまりアレイとな

### (発明が解決しようとする2023)

しかし関連の秩来技術は、GoAz芸様や土ビ ラキシャル製に含まれる結晶欠陥などにより、 LEDの特性(特に四度)が大幅にバラつき、B 体差が大きいという欠点を有していた。特に しEDアレイでは、集構された複数のLEDが均 一な特性を有することが要求され、関度がバラつ くことは最高的な推想である。

持周平1-239969(2)

本発明はこのような登話を形式するものであり、その目的とするところは、 殆光呼ばのパラツ 中が極めて小さい半導体装置を提供することにあ

### (製題を解決するための手段)

本見用の半導体装置は、シリフン各級上に設けられた化合物半導体配から成る発光素子と、 譲渡 支援子から発せられる光を受光しうる位配に必要 された独シリコン基版内の受光素子と、 無受光常 子からの出力信号により前望発光素子の光出力を 一定に訓練する機能を有する 譲シリコン 基版内の 類動回額を具備したことを特徴とする。

#### [天 梅 页]

以下、実施例に基づいて本発明を埋しく証明する。

第2回に本強明による半導体設置の基本構成図を示す。本発明の半導体装置はモノリシックに要 住化された3つの基本要素から成る。シリコンを 版上にエピクキシャル成長された化合物半導体層 に登けられた発光素子(LEDなど)20)と、

ヘテロ構造のしEDが形成されている。シリコン 面倒から飛にn-GaAsパッファ思104. n - A & ... G a s. v A s クラッド艦105、 G B A B 話性間 1 O 6 . p — A 4 s. 7 G B + 7 Asクラッド店107、p-GtASコンタクト 暦10日がエピタキシャル成長されている。 成長 方法は各国あるが、有機会裏気格成長法 (MOCVD姓) あるいは分子増エピタキシー法 (MSE族) が返りである。 製造方法は全ずフォ トダイオード第そシリコン基版内に適当な不終的 を導入して形成した像、通常のプロセスにより MOSFET 全作製する。型動圏島もCMOS (伯制型MOS) で情戒する場合には、p-Si 毎板内に作られるロウェルを、フォトダイオード のっぽと非用すればプロセスが簡単化される。各 デバイス国ゼSi0ょ109により集予分離され ている。さらにフォトグイオード上にGtASや AaGaAsも森絵的にエピタキシャル成長させ てLED届を形成する。金面に絶線膜(Si O m 、 S | Nなど) | 1 | 0 を堪能させた後、金銭

シリコン基础内に受けられた受免点子(フォトダイオードなど)202と、同じくシリコンが取内に受けられた風動回路203である。駆動回路から流れ出る弧動電道(により免免数子が免する光を受光累子が検知し、光の態度に応じた光心疾に応じたを表してを重動回路に伝える。駆動回路は「Pが一定となるように駆動電流(を制御し、落に安定した光心力を得ることができる。具体的な影動した、半導体レーザの場合に一般的に使用されているAPC(Autosatic Pover Costroll)回路と興味である。

第1回に本税明による半導体疾動の系質構造団を示す。 p = 5 1 番頭 1 D 1 の中に 観動目的に II いられる M O 5 F も T と p n 接合に よる フォトゲイオードが形成されている。 p i n 構成の フォトゲイオードを II いれば更に 高速 II で E に B する。 フォトダイオードの p 及び n 側の 電位 は シリコン 込近 1 D ] の 電位とは 無関係に 設定できるように 独立した 接子 1 O 2 及び 1 O 3 が 設けられて いる、フェトダイオードのシリコン 両上には ダブル

を辞を行えば天悠となる。オーミックコンククトを得るためには、Si あへの 食 医 配 終 と G a A s B への 全 区 区 路 気 を しい、Si あへは A s もたは A s ー Si または A s ー Si まんは A s を の 金 属 I l l が 泊している。 G a A s 基 へは C r / N i / A u . N i / G e / A u 、 C r / A u な ど の A u 系 の な に 1 l 2 が 適している。したがって デバイス 間の を は は、A s 系 及 び A u 系 の 金 医の 接触に より 行わる。

ある図は1 E D の堅動情報と発光效度の関係を示すグラフである。制能の如くし E D の特性は関係をが大きく、301.302、303のような特性のバラッキがある。従来は駆動電視1を一定に降っためそれぞれの特性に応じて発光效反とで、P. P。とバラつく、しかし、上記の本規則によれば、フォトダイオードで光質反を検知し、一定の光性度となるように駆動電波を1・・1、1。と 異 関するので、いか なる 特性の1.6 D でも所質の光質度 P を文定に得ることがで

#### 特別平1-239969(3)

2 ō.

55.4 図せ本発明による平明体装置をしまりアレ イとして拐成した場合のプロック図である。羅施 四約403としBD404とフォトダイオード 4 0 5 の 凸本 構 収 に M O S ス イッチ 4 0 6 を 加 え たものを1ユニットとして、新名の数だけ一次元 的に配別している。シフトレジスタ列401世ス タートバルス (SP) の信号を順次転送し、 しEDの発光あるいは非発光のデータ(D) と共 にラッチ列402へ順に限り込まれる。 発光デー タが取り込まれると、次にデータが書きかえられ るまでの間、MOSスイッチ406のゲートを胸 2、LEDも殆光させる。このように構成された L E D プレイは、 1 ピットごとに発光接収を一定 に保つことができるため、金体としての移取の均 一性を極めて高めることができる。 シフトレジス タ列401、ラッチ列402、駆動回路403、 MOSスイッチ406がいすれは同じシリコン様 版内に無償化できることはいうまでもない。

【犯明の効果】

することができる。一般に発光常子は電流性の発生を連続していると、時間と外に対した。 大き 間 と が は と が 低 下したが、 本 版 を で と が は た と な の で と と の が 低 と で と か が 低 で で と と か が 低 で で と と か が 低 と で で と と か が 低 と で さ と か が 長 し な か か で と と か か で さ と か か で さ と か が ま で か れ か か で か れ か か で か れ か か で か れ か か で か な か で で か な か で で か れ か で で か か で で か か れ か で で か か か で で か か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で で か か で か か で で か か で で か か で で か で

第5に、必要となる回動をすべてシリコン基権 内に発放化できるため、外部との接続場子及が少 なく実績が容易である。健康のLEDアレイでは 2000本から4000本ものワイヤボンディン グが必要であったが、本を明によればわずか 10本級成のワイヤホンティングで搭む。

以上述べたように本見明は数多くの優れた効果 を有するものである。 本発明は次のような数々の優れた特徴を有する。まず更しに、発え電子の光徳度を安盛に一定値に関つことができる。発光電子の特性にバラッキがあっても同じ輝度を得ることができるばかりでなく、環境条件(例えば温度)が変化しても一度の光強度を得ることができる。この特徴は1EDアレイのように複数研の発光素子を契例化した時に特に顕著である。

第2に、原建的にはいかなる特性の発光番子でも
所型の輝度が関られるため、不良の発生が極めて
少なくなり歩音り向上及び低コスト化に有利で
ある。特にLEDアレイでは、1個のLEDの不
成も許されないため効果が大きい。

第3に、シリコン基版を開いるために放路に有利である。シリコン基版の熱伝線器はGaAS系統的2倍大きく、発光素子のように大電技を扱うまでによって計画である。特にLEDアレイのように複数の発光像子を無限し消費電力が大きい用途では特に効果が大きい。

第4に、犯光素子の発光性皮の経時変化を断止

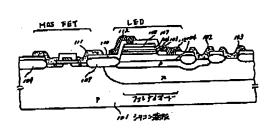
#### 4、関面の簡単な説明

第1回は本税明による半導体装置の新面構造 箇、第2回は本税明による半導体装置の基本構成 団、第3回は免光配子の駆動電波と発光を耐の組 係を示すグラフ、第4回は本税明の単導体装置を 1EDアレイとして構成した場合のプロック回で ある。

121 上

出版人 セイコーエブソン株式会社 代度人 弁理士 級 上 務(他しる)

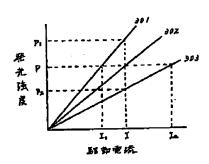
特別平1-239969(4)



203

第1回

第2四



ラッチ 列 402

第3四

躬 4 1회